

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司覆铜板二期项目正式投产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）在郴州高斯贝尔产业园投资建设的覆铜板二期项目“高端高频覆铜板产品研发及产业化项目”生产线于近期正式投产，具体公告如下：

一、项目实施推进情况

截止本公告披露日，该项目经过前期调试、试运行，生产线于近期正式投产，且生产工艺先进、制造体系智能化，具备了高端高频覆铜板的生产及批量交付能力。该项目本次2条生产线正式投产，年产能可达60万平米高端高频覆铜板材。项目同时预留了6条高温压机生产线场地空间，8条生产线全部投产后，高端高频覆铜板年产能预计可达240万平米。

二、对公司经营的影响

随着5G通信升级、物联网、自动驾驶、人工智能、大数据交换等智能化浪潮的兴起，引领了市场对高端高频、高速覆铜板等高性能材料的需求。公司覆铜板二期项目正式投入运营，将扩大公司高端覆铜板产能，优化公司产品结构，为公司抢占5G通信等领域的市场先机、满足市场需求提供了坚实的基础，有利于进一步提升公司整体盈利能力和核心竞争力，实现产业升级及战略转型。

鉴于未来市场价格、销售订单等方面尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月1日